



精材科技Xintec Inc.

115年下半年法說會

115年8月14日

免責聲明

- 本公司資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

綜合損益表

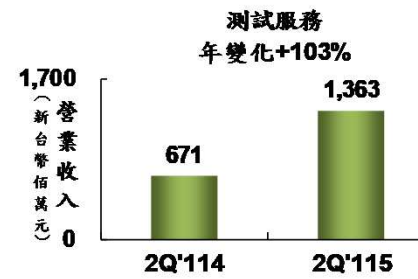
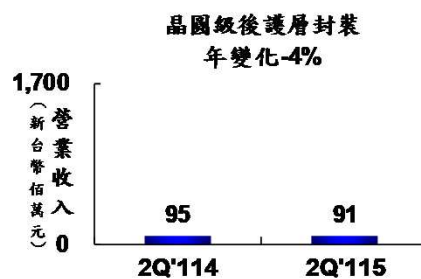
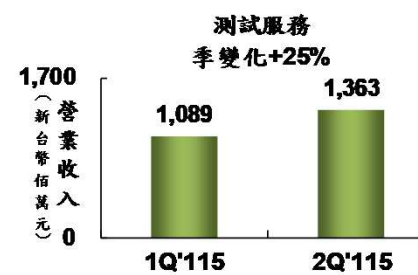
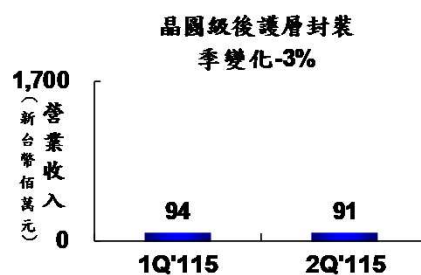
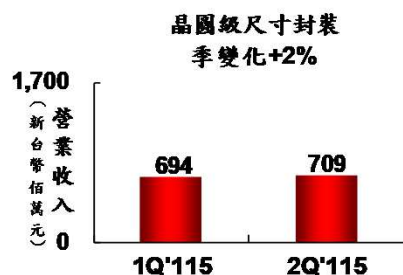
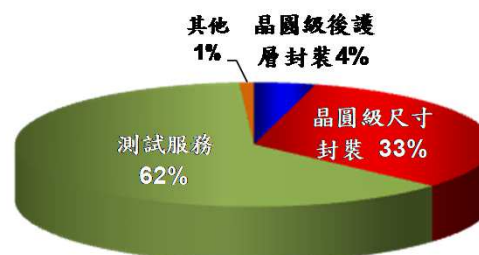
(新台幣佰萬元)

	115年 第二季	115年 第一季	114年 第二季	季變化	年變化
營業收入淨額	2,185	1,914	1,537	+14.2%	+42.2%
營業毛利	604	568	240	+6.5%	+151.8%
營業毛利率	27.7%	29.7%	15.6%	-2.0ppt	+12.0ppt
營業費用	-133	-130	-111	-1.9%	-18.9%
其他收益及費損	15	15	35	+2.2%	-58.0%
營業淨利率	22.3%	23.6%	10.7%	-1.3ppt	+11.6ppt
營業外收入及支出	1	24	-92	-96.6%	+100.9%
所得稅費用	-91	-91	-7	+0.4%	-1191.8%
本期淨利	396	384	65	+3.1%	+512.5%
純利率	18.1%	20.1%	4.2%	-1.9ppt	+13.9ppt
每股盈餘 (新台幣)	1.46	1.42	0.24	+2.9%	+512.5%
股東權益報酬率	15.9%	15.5%	2.8%	+0.4ppt	+13.0ppt
銷貨量-晶圓封裝 (千片八吋約當晶圓)	72	69	67	+4.8%	+8.8%
銷貨量-測試服務 (千片十二吋晶圓)	501	424	288	+18.1%	+73.8%
平均匯率 (美元/新台幣)	31.6	31.7	30.5	-0.2%	+3.6%

* 115年第2季加權平均流通在外股數為2億7仟1佰萬股

** 股東權益報酬率為以股東平均股權計算的年化數據

115年第二季銷售分析



資產負債表及重要財務指標

	115年第二季		115年第一季		114年第二季	
	金額	%	金額	%	金額	%
(新台幣佰萬元)						
現金及有價金融商品投資	6,125	33.3%	6,175	36.1%	4,669	32.1%
合約資產	195	1.1%	186	1.1%	137	0.9%
應收帳款	1,447	7.9%	1,319	7.7%	1,018	7.0%
存貨	253	1.4%	199	1.2%	193	1.3%
不動產、廠房及設備	10,049	54.6%	8,943	52.2%	8,202	56.4%
使用權資產	119	0.6%	128	0.7%	152	1.0%
資產總計	18,396	100.0%	17,123	100.0%	14,556	100.0%
應付帳款及其他流動負債	3,793	20.6%	2,232	13.0%	3,512	24.1%
一年內到期之長期銀行借款	732	4.0%	236	1.4%	0	0.0%
長期銀行借款	3,243	17.6%	3,734	21.8%	1,563	10.7%
租賃負債-非流動	84	0.5%	93	0.5%	117	0.8%
負債準備	674	3.7%	671	3.9%	525	3.6%
負債總計	8,536	46.4%	6,981	40.8%	5,736	39.4%
股東權益總計	9,860	53.6%	10,142	59.2%	8,820	60.6%
重要財務指標						
平均收現日數	58		68		61	
平均銷貨日數	13		13		14	
流動比率(倍)	1.8		3.2		1.7	
資產生產力(倍)	0.9		0.9		0.8	

* 115年6月30日流通在外股數為2億7仟1佰萬股

** 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額

現金流量表

	115年第二季	115年第一季	114年第二季
(新台幣佰萬元)	金額	金額	金額
期初現金	6,175	4,354	4,959
營運活動之現金流入	690	961	287
資本支出	-712	-906	-606
處分不動產、廠房及設備	0	0	20
銀行借款	0	1,769	0
期末現金	6,125	6,175	4,654
折舊及攤提	316	283	249
自由現金流量	-22	55	-299

* 自由現金流量 = 營運活動之現金流入 - 資本支出 + 處分不動產、廠房及設備

綜合損益表

	115年 上半年	114年 上半年	年變化
(新台幣佰萬元)			
營業收入淨額	4,098	3,082	+33.0%
營業毛利	1,172	699	+67.6%
營業毛利率	28.6%	22.7%	+5.9ppt
營業費用	-263	-244	-7.6%
其他收益及費損	29	50	-41.5%
營業淨利率	22.9%	16.4%	+6.5ppt
營業外收入及支出	25	-55	+144.7%
所得稅費用	-182	-44	-318.6%
本期淨利	781	407	+91.8%
純利率	19.0%	13.2%	+5.8ppt
每股盈餘 (新台幣)	2.88	1.50	+92.0%
股東權益報酬率	15.9%	9.1%	+6.8ppt
銷貨量-晶圓封裝 (千片八吋約當晶圓)	142	136	+3.9%
銷貨量-測試服務 (千片十二吋晶圓)	925	484	+90.9%
平均匯率 (美元/新台幣)	31.6	31.7	-0.2%

* 115年上半年加權平均流通在外股數為2億7仟1佰萬股

** 股東權益報酬率為以股東平均股權計算的年化數據

- **115年上半年營運成果**
- **115年下半年營運展望**

115年上半年營運成果

- 營收新台幣**40億9仟8佰萬元**，營業毛利 **11億7仟2佰萬元**，
稅後淨利**7億8仟1佰萬元**，每股盈餘**2.88元**
- 營收年增**33%**，獲利年增**92%**
 - 測試營收年增 **109%**
 - 整體CSP年減**15%**
 - 3D感測封裝營收年減 **46%**
 - CIS感測器封裝營收年增**24%**；車用電子年增**4%**

115年下半年營運展望

- 預估下半年營運明顯優於上半年
 - 測試產能如期開出，旺季稼動率加持
 - 8吋專案如期量產，下半年放量貢獻顯著
 - 12吋CIS 新案導入持續增加，量產時程稍微延後，將在明後年貢獻營收
- 12吋IVR(整合式穩壓器) 晶背銅加工專案預計年底前完成製程認證，進行試量產



Thank Your Attention!

<http://www.xintec.com.tw>

invest@xintec.com.tw